

SEMI 产品结构变化导致毛利低于预期

华泰研究

季报点评

2025 年 10 月 30 日 | 中国香港

投资评级(维持):

买入

目标价(港币):

103.60

黄乐平, PhD

SAC No. S0570521050001
SFC No. AUZ066

研究员

leping.huang@htsc.com
+(852) 3658 6000

陈旭东

SAC No. S0570521070004
SFC No. BPH392

研究员

chenxudong@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

于可熠

SAC No. S0570525030001
SFC No. BVF938

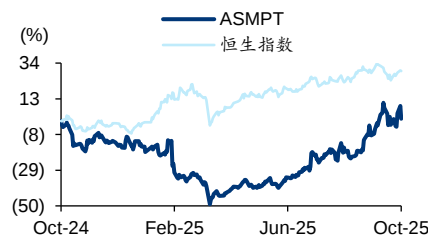
研究员

yukeyi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

基本数据

收盘价 (港币 截至 10 月 28 日)	87.25
市值 (港币百万)	36,336
6 个月平均日成交额 (港币百万)	167.16
52 周价格范围 (港币)	42.85-102.40

股价走势图



资料来源: S&P

经营预测指标与估值

会计年度 (港币)	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入 (百万)	13,229	14,178	16,276	18,160
+/-%	(9.99)	7.17	14.80	11.58
归属母公司净利润 (百万)	345.26	342.83	1,233	1,843
+/-%	(51.74)	(0.70)	259.69	49.45
EPS (最新摊薄)	0.83	0.82	2.96	4.43
ROE (%)	2.24	2.07	6.77	9.35
PE (倍)	105.24	105.99	29.47	19.72
PB (倍)	2.39	2.02	1.97	1.73
EV EBITDA (倍)	21.54	16.65	8.84	6.37
股息率 (%)	0.64	0.63	2.27	3.40

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

ASMPT 发布 3Q25 业绩, 收入为 36.6 亿港元, 同比增长 9.5%, 环比增长 7.6%。订单金额为 36.2 亿港元, 同比增长 14.2%, 环比下降 3.5%。公司指出, 若不包括一项高密度基板制造商的面板沉积设备订单取消, 订单金额应为 4.87 亿美元, 环比增长 1.5%, 同比增长 20.1%。本季 BB ratio 为 1.04, 自 2025 年第一季度以来连续三季度保持在 1 以上。本季录得净亏损 2.686 亿港元, 调整后净利润为 1.019 亿港元, 同比增长 245.2%。公司预计下季度收入为 4.70 亿至 5.30 亿美元, 中位数高于彭博一致预期, 中值同比增长 14.3%, 环比增长 6.8%。我们认为 Q3 亏损受到此前关厂计提一次性费用的影响, Q4 收入指引乐观, 看好 2026 年先进封装产品的持续推进。维持买入评级, 上调目标价至 103.6 港币 (前值: 87.1 港币)。

分业务: SMT 收入增长强劲, SEMI 受客户路线图时点影响

3Q25, 分业务来看, SEMI 业务收入为 18.8 亿港元, 同比+5.0%, 主要得益于电源管理应用对线焊机和固晶机的强劲需求; 环比-6.5%, 主要由于客户 AI 技术路线图的时点影响了本季度的先进封装业务需求, 以及台风导致的交付干扰。SMT 业务表现强劲, 收入达 17.8 亿港元 (2.275 亿美元), 同/环比+14.6%/+28.0%, 增长由亚洲市场的 AI 服务器、中国电动汽车以及 Q2 智能手机大宗订单的交付所驱动。SMT 订单同比增长 51.8%至 19.9 亿港元, 主要由 AP (电信基站、AI 服务器) 和中国主流市场 (电动汽车) 的强劲势头推动, 环比下降 5.0%则是由于 Q2 智能手机订单的高基数效应。我们认为: 1) SMT 业务收入和订单同环比表现较好, 下游需求正在逐步恢复; 2) AI 正在驱动普通封装设备的需求复苏; 3) 先进封装收入短期扰动因素不改长期需求趋势, 看好公司受益于存储扩产和晶圆厂加速采用。

先进封装: TCB 获 HBM4 订单, C2W 方案进入量产准备

先进封装进展方面, 集团 TCB 方案在存储领域凭借更优良率获得竞争优势。3Q25, HBM4 12H TCB 方案率先获多家 HBM 厂商订单, 有望保持主要供应商地位。公司专有 AOR 技术也为 HBM16H 及以上提供了可扩展性。逻辑领域, C2S 方案继续赢得客户 POR 订单, 有望获领先晶圆代工厂 OSAT 伙伴的大量后续订单。用于 C2W 的 TCB 方案已成功通过一家领先晶圆代工厂的最终验证, 准备进入量产。混合键合方面, 集团 3Q25 继续出货 HB 工具, 第二代方案具备竞争力, 并正与关键客户合作评估。CPO 领域, 集团继续主导 800G 收发器市场, 并参与 1.6T 方案的合作。SMT 的 AP 方案 Q3 订单增长强劲, 获 IDM 和 OSAT 用于基站 RF 模块的 SiP 订单。此外, SMT 也获得来自领先晶圆代工厂和 OSAT 的智能手机相关订单。我们认为先进封装在大客户中进展顺利, 相关业务需求 2026 年或将持续保持强劲, 看好 2026 年 C2W 产品量产以及存储领域的产品交付持续贡献收入增量。

投资建议: 给予目标价 103.6 港元, 维持“买入”评级

考虑到 Q3 产品结构变化对毛利率的影响以及 AEC 关厂的费用, 下调 2025E 归母净利润 28%至 3.4 亿港元, 看好 SMT 订单恢复以及先进封装下游需求, 上调 2025/2026/2027 收入 2%/3%/3%, 上调 2026/2027 净利润 5%/5%至 12.3/18.4 亿港元, 对应 EPS 为 2.96/4.43 港元。考虑到公司在 AI 驱动的先进封装领域的技术优势及长期成长潜力, TCB 设备已获得头部客户大量订单, 且 TCB 设备客户群持续扩大, 基于 2026 年 35xPE (可比公司 Factset 一致预期中位数 32x), 给予目标价 103.6 港币 (前值: 87.1 港币), 维持“买入”评级。

风险提示: 半导体行业下行; 新技术渗透率低于我们预期; 贸易摩擦加剧。

图表1: 季度业绩回顾及指引

港币 百万		1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	3Q25	4Q25 (Guidance)	
		A	A	A	A	A	A	A	(Con.)	Low	High
收入		3,139	3,342	3,345	3,403	3,125	3,402	3,661	3,724	3,666	4,134
	QoQ	-8%	6%	0%	2%	-8%	9%	8%			
订单 (百万美元)		409	399	406	419	431	482	463			
	QoQ	17%	-2%	2%	3%	3%	12%	-4%			
订单/收入比		1.02	0.93	0.95	0.96	1.07	1.11	0.99			
营业成本		(1,824)	(2,004)	(1,974)	(2,138)	(1,846)	(2,051)	(2,355)			
毛利		1,314	1,338	1,371	1,266	1,278	1,351	1,306			
期间费用		(1,008)	(1,091)	(1,145)	(1,198)	(1,118)	(1,182)	(1,181)			
营业利润		306	247	226	67	161	169	125			
	同比增长	-38%	-46%	107%	-72%	-48%	-31%	-45%			
财务费用		(42)	(54)	(53)	(52)	(50)	(40)	(36)			
其他		-3	0	-137	-4	-4	-23	-311			
税前收入		261	194	35	11	107	107	(222)			
	同比增长	-41%	-55%	14%	-91%	-59%	-45%	-729%			
所得税		(84)	(57)	(11)	(7)	(24)	28	(47)			
少数股东权益		2	(2)	2	-	1	(3)	(1)			
归母净利润		180	135	26	4	84	131	(270)	201		
	同比增长	-43%	-56%	77%	-94%	-54%	-3%	-1142%			
比率											
毛利率		41.9%	40.0%	41.0%	37.2%	40.9%	39.7%	35.7%			
期间费用率		32.1%	32.7%	34.2%	35.2%	35.8%	34.7%	32.3%			
营业利润率		9.8%	7.4%	6.8%	2.0%	5.1%	5.0%	3.4%			
净利润率		5.7%	4.0%	0.8%	0.1%	2.7%	3.9%	-7.4%			

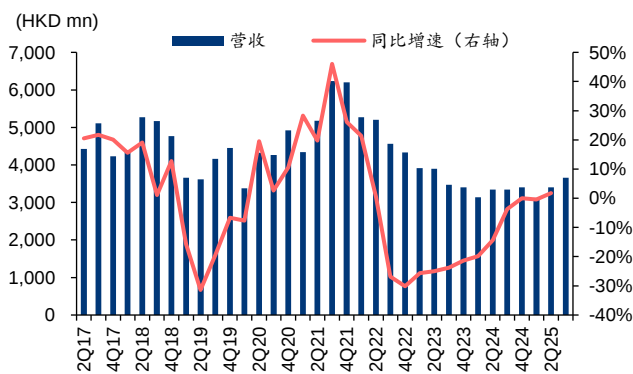
资料来源: 公司公告, 华泰研究

图表2：ASMPT 业绩预测

港币 百万	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
			(Huatai)	(Huatai)	(Huatai)	(old)	(old)	(old)	diff.	diff.	diff.
收入	14,697	13,229	14,178	16,276	18,160	13,857	15,843	17,693	2%	3%	3%
YoY	-24%	-10%	7%	15%	12%						
订单 (百万美元)	1,566	1,634	1,762	2,030	2,335						
YoY	-34%	4%	8%	15%	15%						
订单/收入比	0.83	0.96	0.97	0.97	1.00						
营业成本	(8,924)	(7,940)	(8,633)	(9,483)	(10,417)						
毛利	5,774	5,289	5,545	6,794	7,743						
期间费用	(4,485)	(4,462)	(4,810)	(4,913)	(5,354)						
营业利润	1,289	827	735	1,880	2,389	894	1,784	2,264	-18%	5%	6%
同比增长	-62%	-36%	-11%	156%	27%						
财务费用	(120)	(201)	(215)	(163)	(163)						
其他	-133	-125	-79	-120	163						
税前收入	1,036	502	441	1,598	2,389	612	1,515	2,270			
同比增长	-70%	-52%	-12%	262%	50%						
所得税	(325)	(159)	(101)	(367)	(550)						
少数股东权益	4	3	3	3	3						
归母净利润	715	345	343	1,233	1,843	474	1,169	1,751	-28%	5%	5%
同比增长	-73%	-52%	-1%	260%	49%						
比率											
毛利率	39.3%	40.0%	39.1%	41.7%	42.6%	40.6%	41.7%	42.5%	-1.47	0.03	0.12
期间费用率	30.5%	33.7%	33.9%	30.2%	29.5%	34.1%	30.4%	29.7%	-0.20	-0.26	-0.24
营业利润率	8.8%	6.3%	5.2%	11.6%	13.2%	6.5%	11.3%	12.8%	-1.27	0.29	0.36
净利率	4.9%	2.6%	2.4%	7.6%	10.1%	3.4%	7.4%	9.9%	-1.00	0.19	0.25

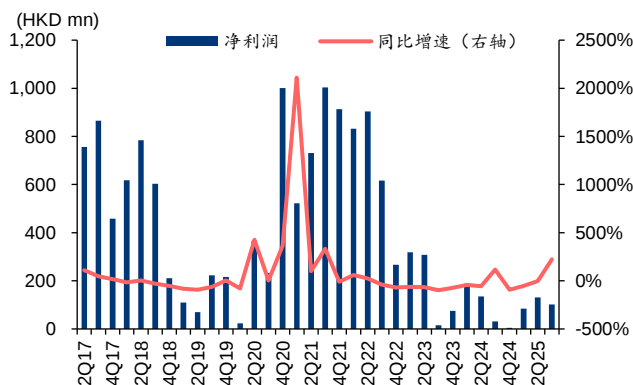
资料来源：公司公告，华泰研究预测

图表3：单季度营收和增速



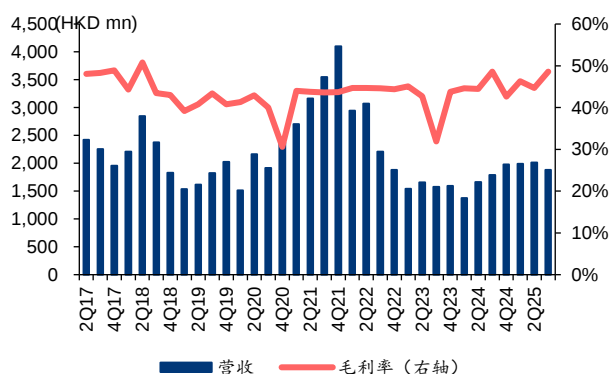
资料来源：Wind, 华泰研究

图表4：单季度净利润和增速



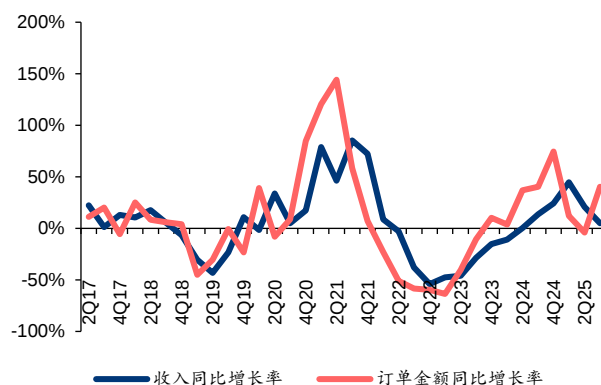
资料来源：Wind, 公司公告，华泰研究

图表5：半导体解决方案：单季度营收和毛利率



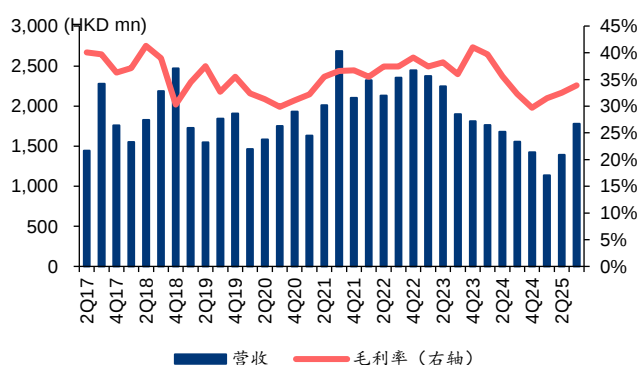
资料来源:Wind,华泰研究

图表6：半导体解决方案板块季度收入增速以及订单额增速



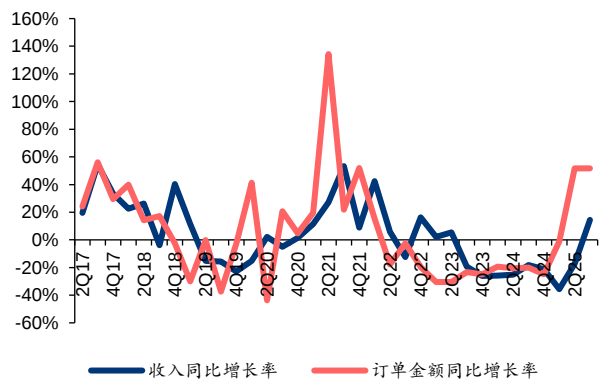
资料来源:Wind,公司公告, 华泰研究

图表7：SMT 解决方案:单季度营收和毛利率



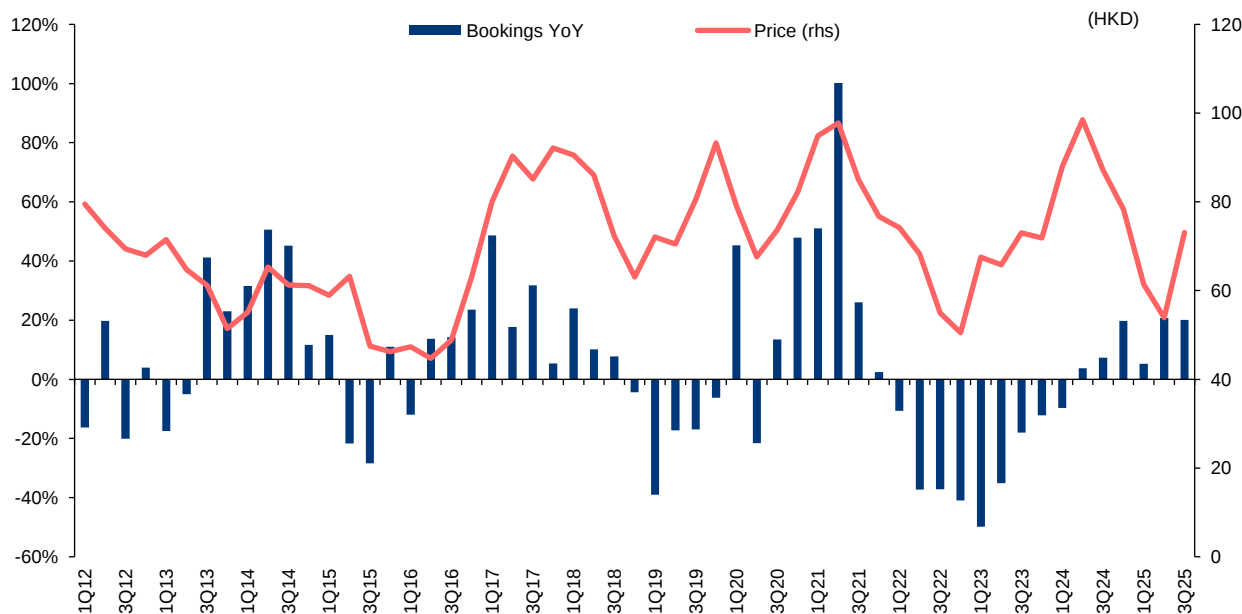
资料来源:Wind,华泰研究

图表8：SMT 解决方案板块季度收入增速以及订单额增速



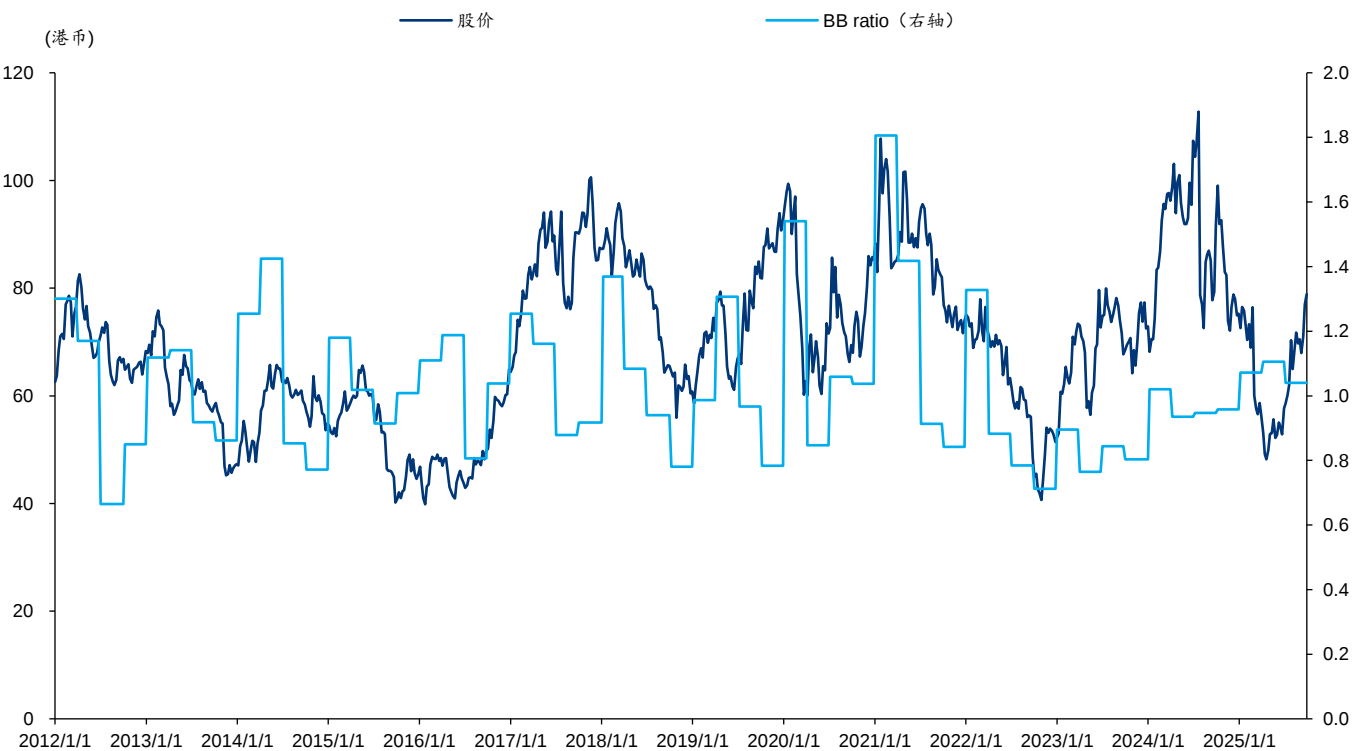
资料来源:Wind,公司公告,华泰研究

图表9：订单金额同比增速 vs. 股价



资料来源:Wind,公司公告, 华泰研究

图表10: ASMPT 股价 vsBBratio



资料来源:公司公告, 华泰研究

图表11: ASMPT 可比公司估值表

	公司名称	市值 (百万美元)	收盘价 (当地货币)	PE		PB		PS		股价变动 (%)		
				2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	1W	30D	YTD
6146 JP	DISCO	40,191	56,390	48.3	40.0	10.9	9.4	14.8	13.0	10.8	21.2	32.0
6857 JP	Advantest	111,380	22,120	61.0	52.0	26.0	20.4	18.6	16.5	34.3	51.0	140.5
TER US	Teradyne	22,967	144	46.3	31.6	7.8	7.1	7.9	6.6	-0.5	4.9	14.7
BESI NA	Besi	13,869	147	87.3	44.6	27.7	20.7	20.1	14.1	1.6	15.6	10.8
042700 KS	Hanmi	9,165	138,200	45.3	30.3	18.3	12.7	17.8	12.7	-7.6	43.2	67.5
KLIC US	K&S	2,137	41	290.4	30.3	2.7	3.0	3.3	2.9	2.0	0.9	-12.2
6315 JP	Towa	1,118	2,263	28.8	20.8	2.5	2.3	3.2	2.8	13.2	5.9	46.4
Average				86.8	35.6	13.7	10.8	14.8	12.7	7.7	20.4	42.8
Median				48.3	31.6	10.9	9.4	14.8	12.7	2.0	15.6	32.0

注: 预测数据来自 Factset 一致预期, 数据截至 2025/10/29

资料来源: Factset, 华泰研究

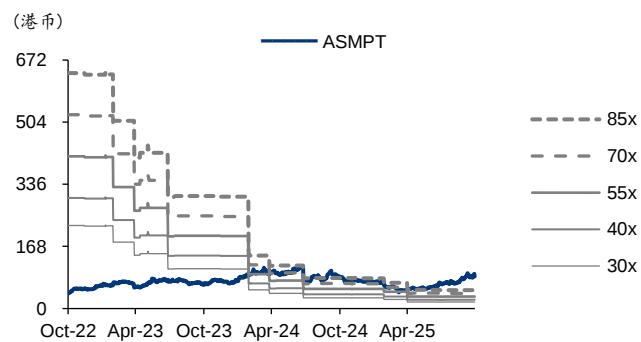
风险提示

半导体行业进入下行周期: 我们认为, 如果全球半导体行业因供应商库存调整、地缘政治摩擦或其他因素而进入下行周期, 企业盈利或面临不确定性。

新技术渗透不及我们的预期: 公司主要设备所涉及的新技术(如 MiniLED、AP 等)尚处于市场渗透初期, 发展潜力尚不明朗。如果新技术渗透未达到我们预期, 公司的发展前景或受到影响。

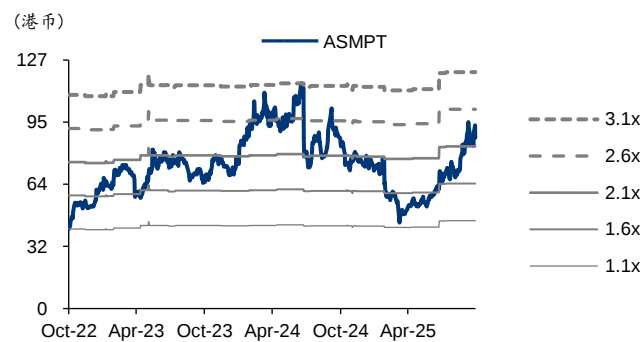
贸易摩擦加剧: 公司采用全球化业务布局, 覆盖 30 多个国家。如果全球贸易摩擦加剧, 公司经营将面临较大不确定性。

图表12: ASMPTPE-Bands



资料来源: S&P、华泰研究

图表13: ASMPTPB-Bands



资料来源: S&P、华泰研究

盈利预测

利润表

会计年度 (港币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	14,697	13,229	14,178	16,276	18,160
销售成本	(8,924)	(7,940)	(8,633)	(9,483)	(10,417)
毛利润	5,774	5,289	5,545	6,794	7,743
销售及分销成本	(2,621)	(2,654)	(2,702)	(2,939)	(3,098)
管理费用	(2,048)	(2,077)	(2,139)	(2,354)	(2,598)
其他收入/支出	184.58	268.98	31.21	380.13	341.66
财务成本净额	(37.07)	(70.55)	(84.96)	(32.30)	(32.30)
应占联营公司利润及亏损	11.25	28.60	9.18	9.77	10.00
税前利润	1,036	501.54	441.29	1,598	2,389
税费开支	(324.51)	(159.31)	(140.17)	(507.45)	(758.99)
少数股东损益	(3.85)	(3.04)	3.04	3.04	3.04
归母净利润	715.35	345.26	342.83	1,233	1,843
折旧和摊销	(713.18)	(707.35)	(852.56)	(887.77)	(922.80)
EBITDA	1,786	1,279	1,379	2,518	3,344
EPS (港币, 基本)	1.73	0.83	0.82	2.96	4.43

资产负债表

会计年度 (港币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
存货	6,315	5,989	7,389	7,306	8,838
应收账款和票据	3,586	3,272	4,078	4,360	5,054
现金及现金等价物	4,434	4,418	11,131	13,669	17,740
其他流动资产	905.57	1,416	750.72	851.63	820.44
总流动资产	15,241	15,095	23,349	26,186	32,453
固定资产	2,190	2,117	756.26	434.20	77.28
无形资产	1,020	1,003	615.65	509.94	399.06
其他长期资产	5,824	5,799	3,958	3,967	3,977
总长期资产	8,722	8,579	5,330	4,912	4,454
总资产	23,963	23,673	28,678	31,098	36,906
应付账款	1,152	1,290	1,365	1,552	1,653
短期借款	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
其他负债	4,661	2,582	4,688	6,510	9,629
总流动负债	6,013	4,072	6,254	8,261	11,482
长期债务	1,842	4,048	4,048	4,048	4,048
其他长期债务	304.42	261.86	261.86	261.86	261.86
总长期负债	2,146	4,310	4,310	4,310	4,310
股本	41.45	41.65	41.65	41.65	41.65
储备/其他项目	15,537	15,393	15,504	16,508	17,525
股东权益	15,691	15,188	18,002	18,411	20,995
少数股东权益	112.91	109.87	112.91	115.95	118.99
总权益	15,804	15,298	18,115	18,527	21,114

估值指标

会计年度 (倍)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
PE	50.49	105.24	105.99	29.47	19.72
PB	2.30	2.39	2.02	1.97	1.73
EV EBITDA	15.38	21.54	16.65	8.84	6.37
股息率 (%)	1.35	0.64	0.63	2.27	3.40
自由现金流收益率 (%)	(1.12)	(0.22)	7.87	4.55	11.60

资料来源：公司公告、华泰研究预测

现金流量表

会计年度 (港币百万)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
EBITDA	1,786	1,279	1,379	2,518	3,344
融资成本	37.07	70.55	84.96	32.30	32.30
营运资本变动	(1,403)	(719.32)	2,107	113.44	2,094
税费	(324.51)	(159.31)	(140.17)	(507.45)	(758.99)
其他	2,253	1,618	950.62	1,104	673.21
经营活动现金流	2,348	2,089	4,381	3,260	5,385
CAPEX	(454.70)	(460.00)	(460.00)	(460.00)	(455.00)
其他投资活动	(152.73)	(184.51)	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流	(607.43)	(644.51)	(460.00)	(460.00)	(455.00)
债务增加量	(1,479)	2,206	0.00	0.00	0.00
权益增加量	0.16	0.20	0.00	0.00	0.00
派发股息	(1,035)	(489.00)	(231.33)	(229.70)	(826.20)
其他融资活动现金流	896.48	(70.55)	(84.96)	(32.30)	(32.30)
融资活动现金流	(1,618)	1,647	(316.29)	(262.00)	(858.50)
现金变动	122.92	3,092	3,605	2,538	4,071
年初现金	4,263	4,434	7,526	11,131	13,669
汇率波动影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年末现金	4,434	7,526	11,131	13,669	17,740

业绩指标

会计年度 (倍)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
增长率 (%)					
营业收入	(24.10)	(9.99)	7.17	14.80	11.58
毛利润	(27.52)	(8.39)	4.84	22.51	13.98
营业利润	(61.66)	(35.82)	(11.12)	155.75	27.04
净利润	(72.70)	(51.74)	(0.70)	259.69	49.45
EPS	(72.77)	(52.02)	(0.70)	259.69	49.45
盈利能力比率 (%)					
毛利率率	39.28	39.98	39.11	41.74	42.64
EBITDA	12.15	9.67	9.72	15.47	18.42
净利润率	4.87	2.61	2.42	7.58	10.15
ROE	4.55	2.24	2.07	6.77	9.35
ROA	2.94	1.45	1.31	4.13	5.42
偿债能力 (倍)					
净负债比率 (%)	(15.25)	(1.12)	(38.24)	(51.17)	(64.26)
流动比率	2.53	3.71	3.73	3.17	2.83
速动比率	1.48	2.24	2.55	2.29	2.06

营运能力 (天)

总资产周转率 (次)	0.60	0.56	0.54	0.54	0.53
应收账款周转天数	94.30	93.31	93.31	93.31	93.31
应付账款周转天数	51.49	55.37	55.37	55.37	55.37
存货周转天数	277.66	278.94	278.94	278.94	278.94
现金转换周期	320.48	316.88	316.88	316.88	316.88

每股指标 (港币)

EPS	1.73	0.83	0.82	2.96	4.43
每股净资产	37.90	36.47	43.23	44.21	50.41

免责声明

分析师声明

本人，黄乐平、陈旭东、于可熠，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师黄乐平、陈旭东、于可熠本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第32C条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经225指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时100指数，德国市场基准为DAX指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问, 经营许可证编号为: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

<https://www.htsc.com.sg>

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司